This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP55011329

Publication date:

1980-01-26

Inventor(s):

YAMAZAKI SHUNPEI

Applicant(s)::

YAMAZAKI SHUNPEI

Requested Patent:

II JP55011329

Application Number: JP19780083467 19780708

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L31/10; H01L29/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To make it possible to vary energy band continuously, by providing a non-single crystal semiconductor containing an additive capable of varying energy band, on a non-single crystal semiconductor having one conducting type.

CONSTITUTION: Amorphous or polycrystalline non-single crystal film is formed on a semiconductor or insulator by using a material which becomes a semiconductor, such as silicon, silane, dichlorosilane, and other silified gas. Next, on top of this is formed a non-sigle crystal film consisting of silicon to which hydrogen, heavy hydrogen, or a hologen compound such as of chlorine. These substances bond with the unpaired bonding hands of silicon and suppress the occurrence of re-bonding center and perform neutralization electrically. Further, carbon, nitrogen and oxygen are equally dispersed and added to the semiconductor. As a result, there is no specific boundary level, and the energy band assumes continuity or smooth discontinuity. For semiconductor material, germanium, silicon carbide, or compound semiconductor, besides silicon, may be used.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-11329

6DInt. Cl.3 H 01 L 31/10 29/00 識別記号

庁内整理番号 6655-5F 7514--5F

43公開 昭和55年(1980)1月26日

発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

分半導体装置

20特

昭253-83467 題

昭53(1978) 7月8日 20出

の発 明者 山崎舜平 東京都世田谷区北烏山7-21-

21

人 山崎舜平 ①出 願

東京都世田谷区北烏山7-21-2

1. 発明の名称

Ð

半導体装置

- 品の半導体上には、数半導体を構成する半導 体材料に少くともエネルギーパンドを変更し りる磁加物を磁加した同一または異種等電型 を有するアモルファスまたは多額品の半導体 が設けられたことを特徴とする半導体を
- 珪素、ゲルマニュームまたは炭化珪素よりな かつ添加物は炭素、窒素、または酸素と りなるととを特象とする半導体装置。
- 幹許請求の範囲第1項において、異なるエ ネルボーパンドを有する同様または具種導電 型を有する境界をたはその近傍に光照射をす ることにより光起電力を発生せしめることを 特徴とする半導

3.発明の評額な説明

本発明は一帯電差を有する非単結晶、即ちて ァスまたは多結晶の半導体上に、との半 を構成する半導体材料に少くともエネルギ ペンドを変更しりる森加物を森加した同一ま

本発明は珪素、ゲルマニューム、単化珪素の 如きアモルファスまたは多結晶の半導体と、炭 集、窒素さたは酸素を添加物として、半導体中 1 項にかいて、半導体は(学校)に十分均等に分散させて添加した同一結晶構造。 *の半導体を設け具なるエネルギーギャップを有 する半導体を互いに隣接させたとの境界または その近傍にかけるエネルギーパンドの遷移を達 統的に行なわしめることに関する。さらにこの 境界またはその近傍にてPNまたはPINの接合 都を設け、との接合部に光照射をすることによ 光起電力を発生せしめることに関する。

> 従来、異なったエネルギーパンドを有する半 事体の境界を互いに振せしめた場合その境界で

特開昭55-11329(2)

はいわゆるヘテロ接合(hetero — junction)を 成していた、例えば、 GaPと GaAa とを接合させた場合、ともにそれらは単結晶であるためとの2つのエネルギーギャップ (以下 Bg という)の界面には第1 図に見られる如く不整合のため他の界面には第1 図に見られる如く不整合のため他の分えば Gag Alar As(1)。 GaAa(2)の接合にはノッナ(5)、 飛び(4)に加えて界面単位(5)が発生し、との界面単位(Interface atatesともいう)(以下 No という)のためにこの接合部で電子または近点ホールのキェリアがこの Na を介して存結合をで活動しまった。

その結果、キャリアのライフタイムを減少させ、さらにこの接合を用いて特定の作用例えば 光起電力を発生せしめようとした場合、光励に された電荷が光起電力を発生する前に消散して しまうという大きな欠点があった。さらにまた は半導体のPN接合ダイオードの特性を得んとし てしまった場合逆方向対性の耐圧が弱くソフト ダイオードになってしまった。第1回(AはNー

以下に本発明を実施例に基づいて説明する。
一導電腦を有する珪素、ゲルマニューム、説
化珪素の如きアモルファス(純粋のアモルファス
または5~100人のショートレンジオーダーで
の多結晶)または多結晶構造を有する半導体

(以下とれらを総称して非単結晶半導体という) した。また排気は真空ボンプを用い、反応炉内またはこれに炭素、炭素または窒素などを均等 を 0.00 f torr まで真空引きができるようにしたに分散して凝加せしめることを本発明の基礎と 反応炉内に基板をサセプターにて保持して入れてる。また本発明における均等な分散とは添加 反応炉を 0.1~10 torr に真空引きをし、そこの物の引命的な対位が互いに局部的に相互作用を 基板に対し 1~5 0 MH 2 の高層波加熱またはそれ生ぜしめる方向になることをいう。 と編射加熱とを併用し、加えさらに反応性気体

した。また排気は真空ポンプを用い、反応炉内 を QOO! torr まで英空引きができるようにした。 反応炉内に基板をサセプターにて保持して入れ、 反応炉を Q 1~10 torr IC実空引きをし、そこの と輻射加熱とを併用し、加えさらに反応性気体 を励起または分解した。これら反応性気体は基 板上に被膜となって形成される。との祭との被 膜は基板の温度により宝温 — 500でまではアモ ルファスが、また350℃-900℃では多齢晶構造 となった。芸板が単結晶を有しまたその上の被。 膜が900で以上ではエピタキシャル成長される 塩合は単結晶になるが、実験的にこれらの単語 晶半導体が本発明の構造を有することは不可能 であった。本発明は非単結晶の被膜を用いると とを載りの特徴としている。との非単鉛品後継 に対し、リン、ヒ紫の如き半導体中で、R殻導 亀型を呈する不能物を 1014~1022 cm → の機関Kフ ォスヒン(PLL)、アルシン(AαLL)を利用して洗入 させると、いわゆるN型半導体が作られる。ま

た他方、ジボラン (Bs. Es.) を同様の濃度用いて添加すると、 P 型の半導体になる。 さらにこれらの不純物を全く添加しないと、 真性または 健 のパックグラウンドレベルの不純物の 高人に しているい から実質的に 真性の半導体に なった そこの非単結晶 被膜には 半導体を 構成する 材料 如き ひかる 注葉以外に水素、 重水素または 塩素の如き ハロゲン 化物が 0.2~200 mの 後度で添加されて

特開昭55-11329(3) ぶし は CH₄ , C₅Li 4CH₂) を用いた。強素はアンモニアデル (NH₈),ヒドテジン (N₂H₆)を、また酸素は14,0、まり たは Oz とした。 とれら進合物としては Nz Q.NOz . CH,OH その他のアルコール類、 CO. CO等を水 素または塩素のキャリアガスを用いた反応炉内 化導入して瘀加物を窒素と酸素または炭素と酸 素というように2種以上添加してもよい。酸素、 窒素等を単結晶の半導体被膜形成後、あとから 髭加しようとすると、 酸化珪素 (Bg=8e∀)また は望化珪素 (Eg=5.5 eV)になってしまい、絶縁物 でしかなかった。 しかしこれらの忝加物を珪素 被膜作製と同時に電気的、または電気と熱とを 併用して実施することにより添加すると、これ らの経加物の化学量輸比に応じて半導体は1.1 eVから BeV (Sic), 55eV(SiaN4), 8eV(SiO2) の中間の値を得ることができた。との被膜のEg はフォトル:テッセンスまたは光励起法により縄 チェニ

との Bg は 2 つの半導体 に かい て 共 に 非単 結 晶構造 を 有 して いる ため、 昇 面 の み に へ テ ロ 接合

にある如き特定のNaが存在するととがなく、さら にエネルギーパンドは伝導帯、価電子帯ともに ある独立階段的な連続性を、またはなめらかな 連続性を有して形成させることができた。

との異なる姿合部でのBgの変化の程度は、彼 膜形 成 速 度 0.1~10 m/分と関節し、加えて添加 物のトープ量をON/OFに開整さたは連続的に段階 を追って餌整することにより成成した。しかし 重要なととは、との異なる Egの境界またはその 近傍にかいては、製造方法にも帰因するが、単型山 納品半導体のヘテロ接合にみられる格子不整等 によるNeは発生せず、またEgのエッデである伝 導体または価電子帯にはノッテ、スパイタ等は 存在しなかった。または実質的に存在しないと とが判明した。とれはEsを化学量論比に従って決 めているととによるものと推察される。以上は設 近CVD(化学蒸着) 法またはグロー放電法を用 いた実施例であるが、半導体の表面のどく近傍 のエネルギーパントを変更せしめようとする場 **台は、イオン住入法を用いて映楽、蝗業または**

特開 昭55-11329(4)

)

 第 8 園は 1 つの半導体中に 2 つの後合を有せ しめたものである。 (A) は W-L-W の NPN トラン ジスタである。 L の P 型構成で、 電荷の Bg に より決められた再結合を停止させることができ る。 (B) は L-W-LのPNPトランジスタである。 (C) は L-W-LのNIP構成であり、 (D) は W-W-Lの P 1 N 構成である。 これは W 値により 光を照射せ /へ しめるいわゆるフォトセルまたは太陽電池に対 して高効率 (15~305)の変換効率を期待でき る。 (D) は W-W-LのNPN、 (P) は L-W-WのPNP

第 4 図は作にフォトセルまたは太陽電池に対して有効な構造である。(A)は NPNPであり、 Bg (21) >Bg (22) >Bg (23), Bg (24) とWーN構造の4 層構造である。 Bg (21) は液長で Q 4 Aになるように選ばれてかり、また Bg (24) は注意の L 1 eV である。 半導体 (22), (25) の厚さは Q 1~1 A であり、キャリアの4 役 長に比べて十分短くとってある。かかない。 る構造により充電気変換効率を 2 5~3 0 多と変更でき、また 1 0 0 で námet 2 0~3 0 44 減少した。

のみであった。(B) は PI_1I_3N 構造を有している。中はり Bg (25) は Q 4 M A Q 放長 K 合わせてある。また Bg (28) は Q 1 Q 1 Q 0 한業とした。半導体 (26)。 (27) は光に 其性または 実質的に 其性であり、 とも に 低加物は (27) に 比べて (24) を 増やしたの みである。 (27) は 意果を Q 1 Q 5 Q 5 Q 6 Q 6 Q 6 Q 6 Q 7 Q 6 Q 7 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 8 Q 8 Q 8 Q 9 Q 8 Q 8 Q 9

以上の説明においては、2つの半導体即ち具なる導電調の半導体であってかつ異なるエ記 東子ーパンド構造であることを特色として記 取立た。しかし同一導電響即ち一定のPまたはN型の水流統的または階級のになって、かつ Bg が変化するとは Bg であって、かつ Bg を変化するとは Bg であって、かつ Bg を変化する。特にのない、から、加えて PNPN 接合または P1s Is N (Bg Is。) Bg Is)の構造を実質的に口の刺くに有せしめてもよい。 光電気が容易では(A)とり 5 5 8 8 変少をかったが、作績が容易

であるという特徴を有する。

この抵加物は、その応用の目的により第2回 ~第4回において決定すればよい。しかしそれ らは本発明をさらに工業的に普及せしめるため の手段にすぎない。

本発明においては、半導体材料として珪素、 グルマニューム、 以化珪素を用いた。 しかしそ の他いわゆる GaAs, GaAIP, GaP等の化合物半 導体をあててもよいことはいうまでもない。 加 えて太陽電池等フォト・センシティブ・ディバ イスにおける反射防止膜は 2/4 であって a(a) は半導体の屈折率)によるが、 それは緩加物の 量をさらに十分多くして、 低級線化珪素、 低級 酸化珪素 (SiO, または SiOx) の絶縁体として用 いてもよいことはいうまでもない。

以上の税明より明らかな如く、本発明は実施 例にかいて建業を中心とした半導体を示した。 しかし本発明は単に建業に限定されることなく、 グルマニュート、変化産業等であってもその際がで 用半導体装置に従ってBgの適当な制御を成立す るととにあり、さらにとれを実用化するため Naを中和する水業、または塩素の如きハロゲン 化物が 0.1~2.0.0 手の機能に抵加された非単結晶 半導体に基礎材料として用いたこと、これに像 **産素、炭素等の**姦加物を化学量験的 KC 1 g1 s ~10²² ca⁻¹ の範囲例えば炭 束 を 0.1~8.0 %、塩素を Q01~10%、さらに延素を1018~1020m-8と階度が. 的をたは連続的に変化調節して抵加したこと、 とのため異なる Bg を有する半導体が顕接しても その界面には格子不整等によるNeの発生を抑止 できた。さらにP型、N型、I型の非電型シよ びその伝導度を不能物の種類なよびその量を調 並して添加するととにより成就したこと、加え てこれら半導体装置を多量生産可能であり、か つ連続生産の可能なグロー放電または被圧化学 蒸燈(CVD)を用いて作製したととにある。そ の結果!つの半導体の厚さを Q.0 1 #~1 0 #の範 題で自由に制御可能であり、PまたはN型の不 越物 6 10¹⁴~10²³ ca⁻³ の最度の範囲で制御可能で わり、PN級合、PI級合、NI級合またはPNP,PIN

A)

等の多層接合が容易に作製できることがわかった。加えて大量生産が同一反応炉で連続的に実施できる等、工業的に全く新しい分野への道が開けたという大きな特徴を有する。

▲図面の簡単な説明

第1 図は従来のヘテロ接合のエネルギーパン ド図を示す第2 図~第4 図は本発明の実施例を 示す。

特許出願人

山崎舜平原



